明 細 書

レンズ付き発光素子およびその製造方法

技 術 分 野

本発明は、レンズ付き発光素子、特に光利用効率の向上に寄与するレンズ付き発光素子およびその製造方法に関する。

背 景 技 術

光プリンタの書込みヘッドの光学系は、LEDアレイを構成する各LED素子の光点の像をレンズアレイにより感光ドラム上に結像させるように設計されている。レンズアレイには、屈折率分布型ロッドレンズアレイが用いられる場合が多い。

従来の光プリンタに用いられるLEDアレイ, 屈折率分布型ロッドレンズアレイ, 感光ドラムの代表的な構成例を図1に示す。10 はLED、12はロッドレンズアレイ、14は感光ドラムである。

レンズアレイ12の実効的な口径角 θ が半角として17~20°であるのに対し、LED10は基本的にランバーシアン分布で発光しており、光利用効率は極めて低い。ランバーシアン分布で発光しているLEDの発光のうち、レンズアレイ12を介して感光ドラム14に伝達する光量は、およそ3~5%に過ぎない。すなわち、LEDの発光量の95~97%は利用できず、光利用効率が低いという問題があった。

光利用効率を高めるために、LED発光部の直上にマイクロレンズアレイを配置して、LED発光の指向性を少しでも狭めることによって、レンズアレイの口径角内に入射する光線を増やそうとすることが考えられる。しかしながら、一般に、光プリンタに使用されるLEDアレイの発光部は、図2に示されるように、電極20が発光部22の領域に突き出て、中央付近を塞いでしまっており、その結果、図2に示されるように、発光部22の領域の形状は略U字形

1

の形状をしている。これを、図3に示すような一般的なマイクロレンズアレイ18で指向性を狭めようとする場合、破線24で示すレンズの光軸近傍の光線を利用するのが望ましいが、レンズの光軸近傍は、ちょうど電極20の位置に対応してしまい、その結果、十分に光利用効率を向上できないという問題点がある。

マイクロレンズアレイを備えたLEDアレイは、特開平9-109455号公報,特開2000-347317号公報,特開2001-36144号公報に記載されているが、これら問題点は検討されておらず、したがってマイクロレンズの形状に関するものではない。

以上のような問題は、LEDのみならず、その他の発光素子にも あてはまることである。

発明の開示

本発明の目的は、レンズアレイを用いて感光ドラム上に発光素子 アレイの発光部の像を結像させる、いわゆる光プリンタに使用する 発光素子アレイの光利用効率を向上させることにある。

本発明の他の目的は、光利用効率を向上させたレンズ付き発光素子を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、光利用効率を向上させたレンズ付き発光素子アレイを提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、レンズアレイを用いて感光ドラム上に発光素子アレイの発光部の像を結像させる、いわゆる光プリンタに使用する発光素子アレイの光利用効率を向上させたレンズ付き発光素子の製造方法を提供することにある。

本発明のレンズ付き発光素子は、半導体基板上に発光部領域を有する発光素子と、発光部領域を覆う反射防止膜と、発光素子上の反射防止膜表面に設けられたレンズとを備えている。反射防止膜は単層膜であり、その屈折率は発光部領域の屈折率とレンズを構成する

樹脂の屈折率との中間の値を有している。

なお、比較的屈折率の大きな樹脂を用いてレンズを形成すれば、 発光部上に直接レンズを形成して使用することもできる。

本発明のレンズ付き発光素子のレンズは、単一の球面レンズではなく、複数の球面レンズ、または複数の球面レンズおよびシリンドリカルレンズを組合せた複合レンズである。

このような複合レンズの設計は、以下のようにして行う。

- (1)発光素子の発光強度の極大位置を結ぶ曲線あるいは折れ線上にまたはその線に隣接した位置にレンズの中心が位置する複数の球面レンズの一部分を隣接配置した複合レンズ、または、その線に沿った軸を持った曲線状または折れ線状シリンドリカルレンズの一部分を隣接配置した複合レンズ、または、球面レンズの一部分およびシリンドリカルレンズの一部分を組合せた複合レンズである。
- (2)発光素子の発光強度の極大位置を結ぶ曲線あるいは折れ線が、略U字形状である場合、略U字の3つの線分の各両端またはその近傍に球面レンズの一部分を設け、その中間部分にシリンドリカルレンズを設け、それらを互いに隣接配置した複合レンズである。なお、ここに略U字形状とは、発光素子の発光強度の極大位置を結ぶ曲線あるいは折れ線が、全体として略U字形をなしていることを単に表している。
- (3)上記(2)と同様の発光素子の場合、略U字形状をなす3 つの線分の中間位置近傍に中心が位置する3つの球面レンズの一部 分を設け、それらを互いに隣接配置した複合レンズである。

したがって、本発明のレンズ付き発光素子は、発光部領域を有する発光素子と、前記発光素子上に設けられ、前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線上にまたはその線に隣接した位置に、レンズの中心が位置する複数の球面レンズの一部分が隣接配置された、または前記線に沿った軸を有する複数のシリンドリカルレンズの一部分が隣接配置された、または前記球面レンズの一部分およびシリ

ンドリカルレンズの一部分が隣接配置された複合レンズとを備えている。

前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線分よりなる略U字形である場合には、前記複合レンズは、各線分の両端またはその近傍に中心が位置する4つの球面レンズの一部分と、各線分の中間部において、前記線に平行な軸を有する3つのシリンドリカルレンズの一部分とが隣接配置されている。

また、前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線分よりなる略U字形である場合には、前記複合レンズは、各線分の中間位置近傍に中心が位置する3つの球面レンズの一部分が隣接配置されている。

また、本発明のレンズ付き発光素子の製造方法の第1の態様は、

- (a) 発光素子アレイ基板を準備する工程と、
- (b) ガラス基板を準備する工程と、
- (c) 前記ガラス基板上にエッチング阻止膜を成膜する工程と、
- (d) 前記エッチング阻止膜に、開口アレイを形成する工程と、
- (e) 液相エッチングによって、前記開口アレイの下部の前記ガラス基板に凹部アレイを形成する工程と、
- (f)前記凹部アレイの部分のエッチング阻止膜を除去して、成形型を作製する工程と、
- (g)前記成形型の凹部アレイおよび発光素子アレイ基板の少なくとも一方の表面に、光硬化性樹脂を塗布する工程と、
- (h)前記光硬化性樹脂を挟んで、前記成形型と前記発光素子アレイ基板とを接触させ、加圧して前記光硬化性樹脂を展開する工程と、
- (i)前記光硬化性樹脂に前記成形型側から光を照射して、前記エッチング阻止膜が除去された部分の光硬化性樹脂を硬化させる工程と、
 - (j) 前記成形型と前記発光素子アレイ基板とを剥離する工程と、

(k)前記発光素子アレイ基板上にある未硬化の光硬化性樹脂を 洗浄除去する工程とを含む。

本発明のレンズ付き発光素子の製造方法の第2の態様は、

- (a) ボンディングパッド部分をテープでマスクした発光素子アレイ基板を準備する工程と、
 - (b) ガラス基板を準備する工程と、
 - (c) 前記ガラス基板上にエッチング阻止膜を成膜する工程と、
 - (d) 前記エッチング阻止膜に、開口アレイを形成する工程と、
- (e) 液相エッチングによって、前記開口アレイの下部の前記ガラス基板に凹部アレイを形成する工程と、
- (f)前記エッチング阻止膜を除去して、成形型を作製する工程と、
- (g)前記成形型の凹部アレイおよび発光素子アレイ基板の少なくとも一方の表面に、光硬化性樹脂を塗布する工程と、
- (h)前記光硬化性樹脂を挟んで、前記成形型と前記発光素子アレイ基板とを接触させ、加圧して前記光硬化性樹脂を展開する工程と、
- (i)前記光硬化性樹脂に前記成形型側から光を照射して、前記 光硬化性樹脂を硬化させる工程と、
 - (j) 前記成形型と前記発光素子アレイ基板とを剥離する工程と、
- (k)前記発光素子アレイ基板から前記テープを剥離すると共に、 テープの上面の硬化した光硬化性樹脂を除去する工程とを含む。

前記レンズは一般的には球面レンズや非球面レンズのアレイであるが、発光部領域の形状によっては本発明に係る複合レンズとした方がより好ましい場合がある。

図面の簡単な説明

図1は、従来の光プリンタに用いられるLEDアレイ、屈折率分布型ロッドレンズアレイ、感光ドラムの代表的な構成例を示す図で

ある。

図2は、発光部領域の形状を示す図である。

図3は、従来のレンズ付きLEDアレイを用いた場合の感光ドラムへの光線の状態を示す図である。

図4は、本発明のレンズ付き発光素子の一実施例を示す図である。

図5は、本発明のレンズ付きLEDアレイを用いて、感光ドラム上に光を照射する様子を示す図である。

図6は、複合レンズアレイを用いて、ロッドレンズを介して感光ドラム上に形成した、LEDの画素像の光量分布を示す図である。

図7は、本発明のレンズ付き発光素子の他の実施例を示す図である。

図8は、反射防止膜を形成したレンズ付き発光素子の断面図である。

図 9 は、自己走査型発光素子アレイの等価回路を示す図である。

図10は、自己走査型発光素子アレイのチップを示す図である。

図11は、複合レンズアレイを設けた発光用サイリスタアレイの 一部拡大図である。

図12は、図11の側面図である。

図13は、自己走査型発光素子アレイのレンズ付き発光サイリスタアレイを作製する工程を示す図である。

図14は、開口アレイをパターニングした Cr膜付き石英ガラス 基板の平面図である。

図15は、ウェハの切断の様子を示す図である。

図16は、自己走査型発光素子アレイのレンズ付き発光サイリス タアレイを作製する工程を示す図である。

図17は、粘着テープを設けたチップを示す図である。

図18は、開口アレイをパターニングしたCr膜付き石英ガラス基板の平面図である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明のレンズ付き発光素子の実施例を図面に基づいて説明する。

(実施例1)

本発明のレンズ付き発光素子は、図4Aに示すように、LEDの略U字形の発光部22に対して、その上に、複合レンズ30を設ける。

略 U 字形の発光部の発光強度の極大位置を結ぶと、折れ線 3 2 が 形成される。この折れ線 3 2 の 3 つの線分の各両端またはその近傍 に中心が位置する 4 つの球面レンズの一部分を設け、その中間部分 に 3 つの各線分に平行な軸を有する 3 つのシリンドリカルレンズの 一部分を設け、それらを互いに隣接配置して複合レンズ 3 0 が形成 される。

このような複合レンズの材料には、エポキシ系またはアクリル系の樹脂が用いられる。

図4 Bは、複合レンズ30の構造を示す平面図である。図中、点33,34,35,36は、図4 Aに示す略U字形折れ線32の3つの線分32a,32b,32cの各両端を示す。複合レンズ30は、点33を中心とする球面レンズの一部分43と、点34を中心とする球面レンズの一部分44と、点35を中心とする球面レンズの一部分46とを有している。複合レンズ30は、さらに、線分32aに平行な軸を有するシリンドリカルレンズ50の一部分と、線分32cに平行な軸を有するシリンドリカルレンズ50の一部分と、線分32cに平行な軸を有するシリンドリカルレンズ52の一部分とを有している。これら4つの球面レンズの一部分と、3つのシリンドリカルレンズの一部分とは、図示のように隣接配置されている。

図4Bには、複合レンズの形状を理解させるために、X-X′線断面図およびY-Y′線断面図も示している。

このように複合レンズ30は、略U字形発光部22の各部に球面 レンズの光軸中心、または、シリンドリカルレンズの軸を一致させ、 その球面レンズの一部分と、シリンドリカルレンズとを複合した特 殊な形状のレンズである。

このような、略U字形の発光部形状に合わせた複合レンズを用いることによって、略U字形発光部の各部分ごとに、複合レンズの各部分を用いて、発光光線を光軸方向、すなわち、ロッドレンズの方向に屈折させることができて、ロッドレンズの方向にランバーシアン発光の指向性を狭めることが可能になる。図5に、その様子を示す。

本実施例の複合レンズアレイ30を用いて、ロッドレンズアレイ12を介して感光ドラム14上に形成した、LEDの画素像の光量分布を図6Aに示す。複合レンズのない場合の光量分布(図6B)に対して、画素中心部分の光量の低部分が消失し、良好な分布となった。このときの光量を測定したところ、複合レンズのない場合に比べて、1.7倍の明るさとなった。

以上、本発明の実施例によって、本発明のレンズ付き発光素子の 光利用効率向上効果が確認できた。

なお、本発明の複合レンズは、例えば、図7に示されるような、略 U字形発光部 2 2 の上に、各々中心を位置させた 3 つの球面レンズの一部分を、「三つ葉のクローバ」のような形状に組合せたような形状であっても、同様な効果が得られる。

このような複合レンズは、次のようにして設計される。略U字形のLED発光部の発光強度の極大位置を結ぶと、折れ線32が形成される。この折れ線32の3つの線分の中間位置近傍に中心53,54,56が位置する3つの球面レンズ63,64,66の一部分を設け、それらを互いに隣接配置する。

一般に、半導体よりなる発光部の屈折率は3.2~3.7であり、特にLEDプリンタに使用されるLEDのGaAs系半導体の屈折

率は3,3~3.6である。この半導体から発光する光をそのまま空気中に出すと、空気との界面での反射により光の取り出し効率が著しく減少する。また、複合レンズの樹脂の屈折率も半導体の屈折率に比べて一般に小さいので、半導体と樹脂の界面で反射が生じる。

本発明においては光の利用効率を高める目的で樹脂レンズを設けているので、界面の反射によって光の取り出し効率が減少しては、その効果が失われてしまう。そこで、樹脂レンズの屈折率を考慮し、光の取り出し効率が低下しないような手段を施す必要がある。本発明では、発光部と樹脂レンズとの界面での反射を小さくするため、発光部表面に透明誘電体よりなる反射防止膜を設ける。

図8は、このような反射防止膜を設けたレンズ付き発光素子の実施例の断面を示す。LEDは、GaAs基板90上に、n-A1GaAs層91とp-A1GaAs層92とが成長され、p側電極93,n側電極94が形成されて構成されている。LEDの発光部表面上には、反射防止膜として屈折率が1.8~2.1のSiN膜95を1層形成し、さらに樹脂レンズ96を形成した。

本実施例で用いたA 1 G a A s 発光部の屈折率は 3 . $5 \sim 3$. 6 であり、S i N 膜の屈折率は 1 . $8 \sim 2$. 1 であり、樹脂レンズの屈折率は、1 . 4 $7 \sim 1$. 7 である。

A1GaAs発光部の屈折率が3.5~3.6の場合、発光波長780nmに対する反射防止条件に対応するSiN膜の膜厚は、96~99nm(または470~490nm)である。このSiN膜の形成により、光透過率は93%以上が得られた。このときの光量を測定したところ、レンズのない場合に比べて、2.2倍の明るさが得られた。

上記実施例においては、反射防止膜としてSiN膜を用いたが、 これに限られない。屈折率が発光部の屈折率と樹脂レンズの屈折率 の中間の値をもつ透明な材料であれば使用できる。また、反射防止 膜は単層膜には限られず、複数の積層膜で構成してもよい。 また、比較的屈折率の大きな樹脂を用いてレンズを形成すれば、 発光部からの発光を直接空気中に取り出す場合に比べて半導体表面 での反射は小さくなる。したがって反射防止膜を設けず、発光部上 に直接レンズを形成して使用することもできる。

(実施例2)

実施例1では、発光素子アレイとして、LEDアレイの場合について説明した。

本実施例では、発光素子アレイとして、いわゆる「自己走査型発 光素子アレイ」を用いた。この場合も、上記と同様の光利用効率向 上効果が確認できた。

自己走査型発光素子アレイは、発光素子アレイの構成要素として pnpn構造を持つ発光サイリスタを用い、発光素子の自己走査が 実現できるように構成したものであり、特開平1-238962号 公報、特開平2-14584号公報、特開平2-92650号公報、 特開平2-92651号公報に開示されている。また、特開平2-263668号には、転送素子アレイをシフト部として、発光部で ある発光素子アレイと分離した構造の自己走査型発光素子アレイが 開示されている。

図9に、分離タイプの自己走査型発光素子アレイの等価回路図を示す。この自己走査型発光素子アレイは、転送用サイリスタ T_1 , T_2 , T_3 , ...、書込み用発光サイリスタ L_1 , L_2 , L_3 , ...からなる。シフト部の構成は、ダイオード接続を用いている。 V_{GK} は電源(通常 5 V)であり、電源ライン 7 2 から各負荷抵抗 R_L を経て各転送用サイリスタのゲート電極 G_1 , G_2 , G_3 , ...に接続されている。また、転送用サイリスタのゲート電極にも接続される。転送用サイリスタ T_1 のゲート電極にはスタートパルス Φ_1 が加えられる。これらクロックパルスは、クロクパルス Φ_1 , Φ_2 が加えられる。これらクロックパルスは、クロ

ックパルスライン 7 4 , 7 6 を経て供給される。書込み用発光サイリスタのアノード電極には、信号ライン 7 8 を経て、書込み信号 φ I が加えられている。

図10に、このような自己走査型発光素子アレイのチップ80を示す。チップ両端にボンディングパッド82が設けられ、発光用サイリスタの発光部(略U字形)84がチップの縁部に沿って直線状に配列されている。なお、転送用サイリスタアレイは、図示を省略してある。

本発明は、以上のような自己走査型発光素子アレイの発光用サイリスタアレイに適用できる。複合レンズアレイを設けた発光用サイリスタアレイの一部拡大図を図11に示す。この拡大部分は、図10に点線で囲った部分に相当している。図12に、図11の側面を示す。

図11および図12から、発光用サイリスタの略U字形の発光部84のアレイ上に、実施例1で説明した複合レンズ30よりなるアレイが設けられていることがわかるであろう。

次に、上述したレンズ付き発光素子アレイの製造方法について説明する。

以下、光プリンタに用いられる自己走査型発光素子アレイに一体でレンズを形成する方法の一例を説明する。

図13には、自己走査型発光素子アレイのレンズ付き発光サイリスタアレイを作製する工程を示す。なお、レンズは図4Aおよび図4Bで説明した複合レンズを形成するものとする。

まず、図13の工程(A)に示すように、石英ガラス基板100 上にC r 膜102を塗布し、続いてフォトリソグラフィ技術によってC r 膜に開口104のアレイを形成する。開口104のピッチは、プリンタ解像度600DPI(Dots Per Inch)に対応させて、4 2.3 μ m とした。

図14は、このような開口アレイをパターニングしたCr膜付き

石英ガラス基板の平面図である。各開口104の形状は、図示のように略U字形であり、1線分の長さは16μm、幅2μmである。 この開口は、発光用サイリスタの略U字形発光部領域の光量の極大位置にその位置がほぼ一致するようにした。一般的な球面レンズの場合、開口は単純な微小円開口(開口径は1~5μm程度)でよい。

次に、Cr膜付き石英ガラス基板100を、フッ酸を用いて液相エッチングし、図13の工程(B)に示されるような凹部106を作製した。凹部の形状は、図4Aおよび図4Bで説明した球面レンズおよびシリンドリカルレンズが密接配置された複合レンズの形状に対応している。

今、図14において、略U字形開口104の端部および角部を、 図示のようにa, b, c, dとする。

ガラス基板は、フッ酸により等方的にエッチングされる。従って、 開口104の端部 a, d と角部 b, c からは半球状にエッチングが 進む。また、端部 a と角部 b の中間部、角部 b と角部 c の中間部、 角部 c と端部 d の中間部からはシリンドリカル状にエッチングが進 む。このため、図4A および図4Bに示した複合レンズの形状に対 応した凹部形状が形成されることになる。

その後、エッチングされて浮いたCr膜102を、粘着フィルム(図示せず)を貼った後で、弾性体基板を押し当てて破断し、粘着フィルムを剥がして、エッチング部のCr膜を除去した。図13の工程(C)に、その状態を示す。これを、スタンパ(成形型)108として以下の工程に用いる。

スタンパ108の表面に離型剤をコーティングした後、図13の 工程(D)に示すように、光(紫外線)硬化性樹脂110をディスペンサーにより、泡の巻き込みがないように滴下し、付着する。光 硬化性樹脂は次のような特性の樹脂を用いる。

硬化収縮率:6%以下

粘度:100~2000cP(25℃)

硬化後硬度: H~5H

接着強度: 5 kg/mmo以上

種類としてはエポキシ系またはアクリル系があり、いずれも使用できる。なお、後述するように半導体素子表面で硬化させるため、加熱を必要とする熱硬化性樹脂の使用は望ましくない。

次に、図13の工程(E)に示すように、樹脂110上に発光サイリスタの形成工程を終了した発光素子アレイウェハ112を載せる。ウェハ112には、多数個の自己走査型発光素子アレイチップが形成されている。チップ両端にボンディングパッド82が設おい、発光用サイリスタの発光部(略U字形)84がチップの縁部に沿って直線状に配列されている。発光サイリスタの発光部の形状(略U字形)に位置を合わせて複合レンズを形成しなければならないので、ウェハ112とスタンパ108は精密に位置合わせする。と変がある。このためには、ウェハ112とスタンパ108とにそれぞれ位置合わせマークを設け、これを利用して位置合わせする。このとき、残ったCr膜102が、チップのボンディングパッド82と対向するようにする。

光硬化性樹脂110とウェハ112とを接触した後、圧力をかけて樹脂を展開する。なお、発光サイリスタ面とレンズ上面との距離は、樹脂塗布量、加圧力、加圧時間を選択することによって、最適化した。

樹脂110を硬化させるため、波長300~400nm、エネルギー14000mJ/cm²の紫外光114をスタンパ108を通して照射し、樹脂を硬化させた。紫外線のエネルギーは、使用する樹脂によってその最適値が異なる。5000~2000mJ/cm²程度が使用される代表的な値である。

紫外線は、ファイババンドルの射出端から射出させた紫外線を、 石英レンズでコリメートすることによって、略平行な光線とし、これをスタンパ108の裏面に略垂直になるように照射した。 図13の工程(F)に示すように、スタンパを離型させた後、未硬化の樹脂(レンズ部分のCr膜除去部分以外は、Cr膜で紫外光が遮光されているため、樹脂は硬化しない)を溶媒で洗浄除去する。結果を、図13の工程(G)に示す。発光サイリスタの発光部84上には複合レンズ30が形成され、ボンディングパッド82は露出していることがわかる。

図15に示すように、以上のようにして作製されたウェハ120を切断して、図12に示したような球面レンズの一部とシリンドリカルレンズが複合した複合レンズアレイを備える自己走査型発光素子アレイチップ122を作製することができた。

以上の例では、スタンパに樹脂を滴下、塗布したが、発光素子アレイウェハ側に樹脂を塗布してもよい。またはスタンパと発光素子アレイウェハの両方に樹脂を塗布してもよい。樹脂の性質により、ガラスや半導体基板との濡れ性を考慮し、気泡等の発生が少なく一様に塗布できる方を選定すればよい。また、上記の例では、紫外光を用いたが可視光であってもよい。この場合には、可視光で硬化する樹脂を用いることになる。

次に、光プリンタに用いられる自己走査型発光素子アレイに一体でレンズを形成する方法の他の例を説明する。

図16には、自己走査型発光素子アレイのレンズ付き発光サイリスタアレイを作製する工程を示す。なお、レンズは図4Aおよび図4Bで説明した複合レンズを形成するものとする。図16において、図13と同一の構成要素には、同一の参照番号を付して示す。

まず、図16の工程(A)に示すように、石英ガラス基板100 上にCr膜102を塗布し、続いてフォトリソグラフィ技術によっ てCr膜に開口104のアレイを形成する。図14は、このような 開口アレイをパターニングしたCr膜付き石英ガラス基板の平面図 である。

次に、Cr膜付き石英ガラス基板100を、フッ酸を用いて液相

エッチングし、図16の工程(B)に示されるような凹部106を作製した。凹部の形状は、図4Aおよび図4Bで説明した球面レンズおよびシリンドリカルレンズが密接配置された複合レンズの形状に対応している。

その後、Cr膜102全部を除去した。図16の工程(C)に、その状態を示す。これを、スタンパ(成形型)130として以下の工程に用いる。なお、Cr膜除去後に再度エッチングを行うことで、凹部106を拡大することもできる。

一方、図16の工程(D)に示すように、発光サイリスタアレイウェハ112の表面は、ボンディングパッド82を含む部分に対して、樹脂製の粘着テープ132によってライン状のマスクを施した。なお、本実施例ではボンディングパッド部分に粘着テープ132でライン状にマスクを施す例を示したが、その他の導電体を露出させたい部分や、ウェハから単位素子を切断分離するライン状部分などで樹脂の無い領域が必要な場合も同様に、粘着テープでマスクを施す。ただし樹脂を硬化後、この粘着テープを剥離するため、粘着テープ132の端部は樹脂層外へ出ている必要がある。

粘着テープをウェハ表面の複数の所定位置に精度よく貼り付けるために、次のような手段を用いることができる。まず石英ガラス基板を用意し、その表面にマスキングパターンを印刷あるいは刻印等によって示し、またウェハと位置合わせするためのマーカーを同様に示しておく。この粘着テープとしては、樹脂の両面に粘着材のついたものを用いる。ただし、一方の面の粘着材は、紫外光の照射によって粘着性を失う例を、上記のガラス基板の前面に貼り付ける。その後、ガラス基板に示されたマスキングパターンに沿ってテープを切り抜き、マスクとして使用しない不要部分を除去する。

このガラス基板を発光サイリスタアレイウェハと位置合わせし、

テープ表面の粘着力を利用してウェハ表面に貼り合わせる。次にガラス基板側から紫外光を照射し、ガラス基板とテープとの粘着力を 失わせることにより、ガラス基板を除去する。

図 1 7 は、テープ 1 3 2 が粘着された発光サイリスタアレイウェ ハ 1 1 2 を示す。ボンディングパッド 8 2 を含む部分を粘着テープ 1 3 2 がマスクしている。

このマスクの施された発光サイリスタアレイウェハ112に、紫外線硬化性樹脂110を塗布した後、図16の工程(E)に示すように、表面に離型剤をコーティングしたスタンパ130を押し当てて、樹脂を加圧展開し、スタンパ側から紫外光114を照射して樹脂を硬化させる。

最後に、図16の工程(F)に示すように、スタンパ130を離型させた後、発光サイリスタアレイウェハ112に施した粘着テープ132を、その上の硬化された樹脂ごと剥離することで、図16の工程(G)に示すように、所定位置にレンズアレイを作製し、ボンディングパッド82からは樹脂を除去することができた。

なお、粘着テープ132を剥離した後のボンディングパッド82 は導電性を保っており、特に未硬化樹脂は存在せず、洗浄等により 除去する必要はなかった。

また、発光サイリスタ面とレンズ上面との距離は、樹脂塗布量、加圧力、加圧時間、粘着テープ厚みを調整することによって最適化した。

以上の2つの製造方法の実施例では、発光部と樹脂レンズとの界面に反射防止膜のないレンズアレイについて説明した。反射防止膜を設ける場合には、発光サイリスタの形成工程に、反射防止膜の形成を含ませることになる。

以上説明したレンズ付き発光サイリスタアレイの作製では、複合 レンズとして図4Aおよび図4Bに示した形状のものを形成した。 図7に示した形状の複合レンズを形成する場合には、図13あるい は図16に示した工程において、図18に示すような開口アレイをパターニングしたCr膜付き石英ガラス基板124を用いる。開口126は、三角形の頂上に位置する3個の微小円形開口126a,126b,126cよりなり、等ピッチで配列されている。微小円形開口の位置は、図7に示した点53,54,56に対応している。

このような開口アレイを有する C r 膜付き石英ガラス基板をフッ酸でエッチングすると、各微小開口からエッチングが等方的に行われる。従って、各微小円形開口から半球状にエッチングが進み、図7に示した複合ガラスの形状に対応した凹部形状が形成されることになる。

以上のようにしてスタンパを形成し、上述したと同様の工程を経 て複合レンズ付き自己走査型発光素子アレイチップを作製できるこ とは容易に理解できるであろう。

産業上の利用可能性

本発明のレンズ付き発光素子によれば、レンズを複合レンズにすることにより、ランバーシアン分布で発光する光の利用効率を高めることができる。

また、本発明の製造方法によれば、複合レンズ付きの発光素子アレイを形成できる。このような複合レンズ付き発光素子アレイを用いることによって、発光光線を有効にロッドレンズに導くことができて、光利用効率を大幅に向上させることができる。

請 求 の 範 囲

1. 半導体基板上に発光部領域を有する発光素子と、

前記発光部領域を覆う反射防止膜と、

前記発光素子上の前記反射防止膜表面に設けられたレンズと、を備えるレンズ付き発光素子。

2. 前記レンズは、

前記発光素子上に設けられ、前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線上にまたはその線に隣接した位置に、レンズの中心が位置する複数の球面レンズの一部分が隣接配置された、または前記線に沿った軸を有する複数のシリンドリカルレンズの一部分が隣接配置された、または前記球面レンズの一部分およびシリンドリカルレンズの一部分が隣接配置された複合レンズである、

請求項1に記載のレンズ付き発光素子。

3. 前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線分よりなる略U字形である場合に、

前記複合レンズは、各線分の両端またはその近傍に中心が位置する4つの球面レンズの一部分と、各線分の中間部において、前記線に平行な軸を有する3つのシリンドリカルレンズの一部分とが隣接配置されている、請求項2に記載のレンズ付き発光素子。

4. 前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線分よりなる略U字形である場合に、

前記複合レンズは、各線分の中間位置近傍に中心が位置する3つの球面レンズの一部分が隣接配置されている、請求項2に記載のレンズ付き発光素子。

5. 前記複合レンズは樹脂よりなる、請求項2, 3または4に記載

のレンズ付き発光素子。

- 6. 前記反射防止膜は単層膜であり、その屈折率は前記発光部領域の屈折率と前記レンズを構成する樹脂の屈折率との中間の値をもつ、 請求項5に記載のレンズ付き発光素子。
- 7. 前記反射防止膜は窒化シリコンよりなる、請求項6に記載のレンズ付き発光素子。
- 8. 発光部領域を有する発光素子と、

前記発光素子上に設けられ、前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線上にまたはその線に隣接した位置に、レンズの中心が位置する複数の球面レンズの一部分が隣接配置された、または前記線に沿った軸を有する複数のシリンドリカルレンズの一部分が隣接配置された、または前記球面レンズの一部分およびシリンドリカルレンズの一部分が隣接配置された複合レンズと、を備えるレンズ付き発光素子。

9. 前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線 分よりなる略U字形である場合に、

前記複合レンズは、各線分の両端またはその近傍に中心が位置する4つの球面レンズの一部分と、各線分の中間部において、前記線に平行な軸を有する3つのシリンドリカルレンズの一部分とが隣接配置されている、請求項8に記載のレンズ付き発光素子。

10. 前記発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線分よりなる略U字形である場合に、

前記複合レンズは、各線分の中間位置近傍に中心が位置する3つの球面レンズの一部分が隣接配置されている、請求項8に記載のレ

ンズ付き発光素子。

- 11. 前記複合レンズは樹脂よりなる、請求項8, 9または10に記載のレンズ付き発光素子。
- 12. 請求項1または8に記載のレンズ付き発光素子を複数個、直線状に配列したレンズ付き発光素子アレイ。
- 13. 前記発光素子は発光ダイオードである、請求項12に記載のレンズ付き発光素子アレイ。
- 14. 前記発光素子は発光サイリスタである、請求項12に記載のレンズ付き発光素子アレイ。
- 15. 請求項14に記載のレンズ付き発光素子アレイを含む、自己走査型発光素子アレイ。
- 16. レンズ付き発光素子の製造方法であって、
 - (a)発光素子アレイ基板を準備する工程と、
 - (b) ガラス基板を準備する工程と、
 - (c) 前記ガラス基板上にエッチング阻止膜を成膜する工程と、
 - (d) 前記エッチング阻止膜に、開口アレイを形成する工程と、
- (e) 液相エッチングによって、前記開口アレイの下部の前記ガラス基板に凹部アレイを形成する工程と、
- (f)前記凹部アレイの部分のエッチング阻止膜を除去して、成形型を作製する工程と、
- (g)前記成形型の凹部アレイおよび発光素子アレイ基板の少なくとも一方の表面に、光硬化性樹脂を塗布する工程と、
 - (h) 前記光硬化性樹脂を挟んで、前記成形型と前記発光素子ア

レイ基板とを接触させ、加圧して前記光硬化性樹脂を展開する工程と、

- (i)前記光硬化性樹脂に前記成形型側から光を照射して、前記エッチング阻止膜が除去された部分の光硬化性樹脂を硬化させる工程と、
 - (j)前記成形型と前記発光素子アレイ基板とを剥離する工程と、
- (k)前記発光素子アレイ基板上にある未硬化の光硬化性樹脂を 洗浄除去する工程と、

を含むレンズ付き発光素子の製造方法。

- 17. レンズ付き発光素子の製造方法であって、
- (a) 所定部分をテープでマスクした発光素子アレイ基板を準備する工程と、
 - (b) ガラス基板を準備する工程と、
 - (c) 前記ガラス基板上にエッチング阻止膜を成膜する工程と、
 - (d) 前記エッチング阻止膜に、開口アレイを形成する工程と、
- (e) 液相エッチングによって、前記開口アレイの下部の前記ガラス基板に凹部アレイを形成する工程と、
- (f)前記エッチング阻止膜を除去して、成形型を作製する工程と、
- (g)前記成形型の凹部アレイおよび発光素子アレイ基板の少なくとも一方の表面に、光硬化性樹脂を塗布する工程と、
- (h)前記光硬化性樹脂を挟んで、前記成形型と前記発光素子アレイ基板とを接触させ、加圧して前記光硬化性樹脂を展開する工程と、
- (i)前記光硬化性樹脂に前記成形型側から光を照射して、前記光硬化性樹脂を硬化させる工程と、
 - (j) 前記成形型と前記発光素子アレイ基板とを剥離する工程と、
 - (k) 前記発光素子アレイ基板から前記テープを剥離すると共に、

テープの上面の硬化した光硬化性樹脂を除去する工程と、 を含むレンズ付き発光素子の製造方法。

- 18. 前記所定部分は、ポンディングパッドを含む部分である、請求項17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 19. 前記テープは、両面に粘着材が設けられた両面粘着性樹脂テープであって、一方の面の粘着材は、光が照射されると粘着性を失う種類の両面粘着性樹脂テープである、請求項17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 20. 前記工程(a)は、

第2のガラス基板を準備する工程と、

前記第2のガラス基板の表面にマスキングパターンを表示する工程と、

前記ガラス基板の一方の面に、両面粘着樹脂テープを貼り付ける工程と、

前記第2のガラス基板に示されたマスキングパターンに沿って前 記両面粘着樹脂テープを切り抜き、マスクとして使用しない不要部 分を除去する工程と、

前記第2のガラス基板を、前記両面粘着樹脂テープ側を対向させて、前記発光素子アレイ基板に貼り合わせる工程と、

前記第2のガラス基板側から光を照射して、第2のガラス基板と 前記テープとの粘着力を失わせることにより、第2のガラス基板を 除去する工程と、

を含む請求項17,18または19に記載のレンズ付き発光素子の 製造方法。

21. 前記開口アレイの各開口の形状は、略U字形である請求項1

- 6~20のいずれかに記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 22. 前記開口アレイの各開口は、三角形の頂点に位置する3つの 微小開口よりなり、各微小開口の形状は円形である、請求項16~ 20のいずれかに記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 23. 前記工程(f)の後に、前記凹部アレイの表面に離型剤を塗布する工程を、さらに含む請求項16に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 24. 前記工程(i)は、紫外光または可視光を、略平行光として、前記ガラス基板に略垂直に照射する、請求項16に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 25. 前記エッチング阻止膜はCr膜であり、前記ガラス基板をフッ酸系エッチング液により液相エッチングする、請求項16に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 26. 前記工程(k)の後に、前記発光素子アレイ基板を切断する工程を、さらに含む請求項16に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 27. 前記工程 (f) の後に、前記凹部アレイの表面に離型剤を塗布する工程を、さらに含む請求項17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 28. 前記工程(i)は、紫外光または可視光を、略平行光として、前記ガラス基板に略垂直に照射する、請求項17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。

- 29. 前記エッチング阻止膜はCr膜であり、前記ガラス基板をフッ酸系エッチング液により液相エッチングする、請求項17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 30.前記工程(k)の後に、前記発光素子アレイ基板を切断する工程を、さらに含む請求項17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 31. 前記発光素子アレイ基板は、発光ダイオードアレイ基板である、請求項16または17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 32. 前記発光素子アレイ基板は、発光サイリスタアレイ基板である、請求項16または17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 33.前記発光素子アレイ基板は、自己走査型発光素子アレイ基板である、請求項16または17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 34.前記発光素子アレイ基板は、各発光素子の発光部を覆う反射防止膜を備える、請求項16または17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。
- 35.前記レンズは、前記発光素子の発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線上にまたはその線に隣接した位置に、レンズの中心が位置する複数の球面レンズの一部分が隣接配置された、または前記線に沿った軸を有する複数のシリンドリカルレンズの一部分が隣接配置された、または前記球面レンズの一部分およびシリンドリカルレンズの一部分が隣接配置された複合レンズである、請求項16または17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。

36.前記レンズは、前記発光素子の発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線分よりなる略U字形である場合に、各線分の両端またはその近傍に中心が位置する4つの球面レンズの一部分と、各線分の中間部において、前記線に平行な軸を有する3つのシリンドリカルレンズの一部分とが隣接配置されている複合レンズである、請求項16または17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。

37. 前記レンズは、前記発光素子の発光部領域での発光強度の極大位置を結ぶ線が、3つの線分よりなる略U字形である場合に、各線分の中間位置近傍に中心が位置する3つの球面レンズの一部分が隣接配置されている複合レンズである、請求項16または17に記載のレンズ付き発光素子の製造方法。

WO 2005/001944

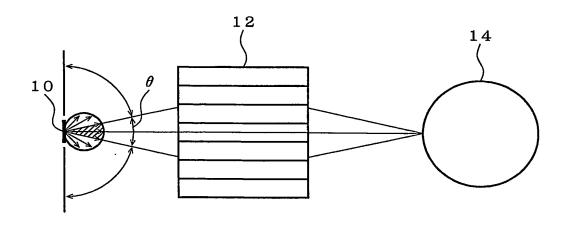
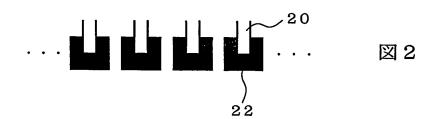
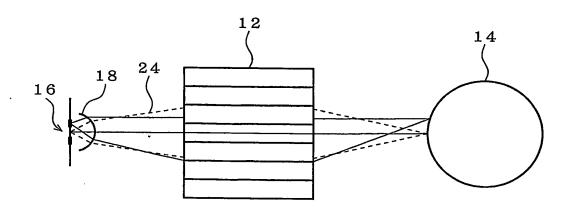


図 1





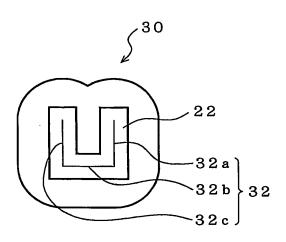


図4 A

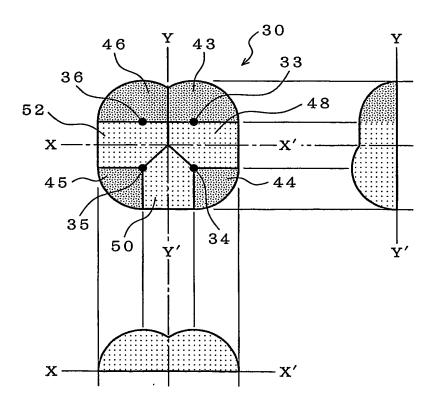


図4B

WO 2005/001944 PCT/JP2004/009265

3/12

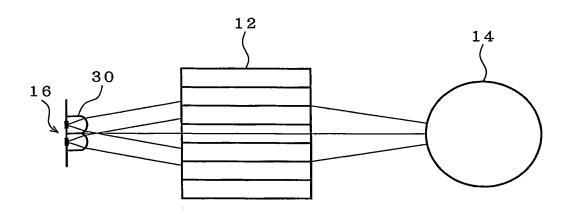


図 5





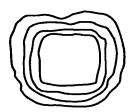


図 6 B

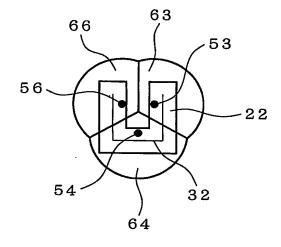


図 7

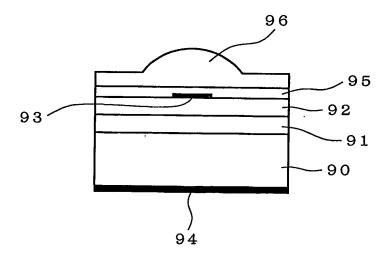
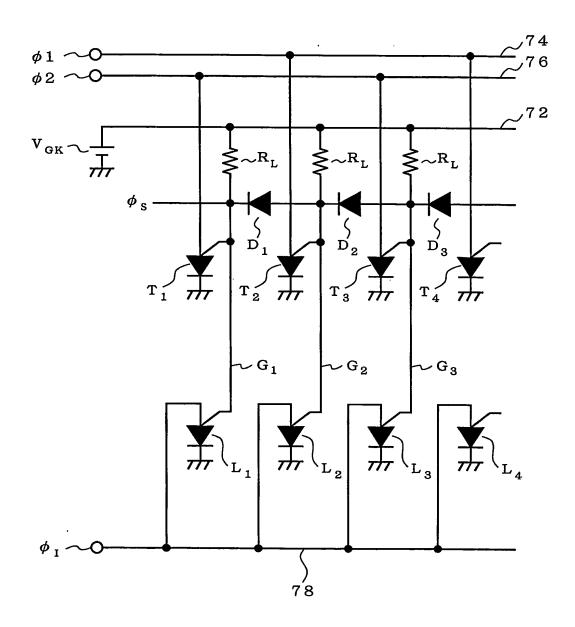


図8



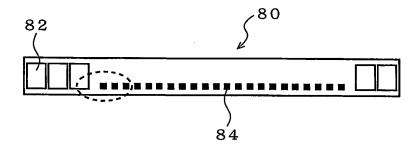


図10

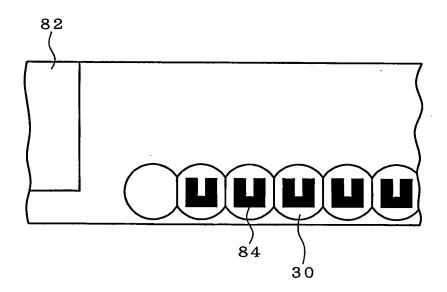


図11

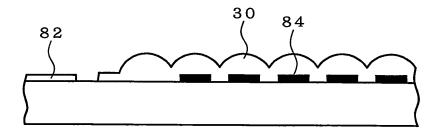
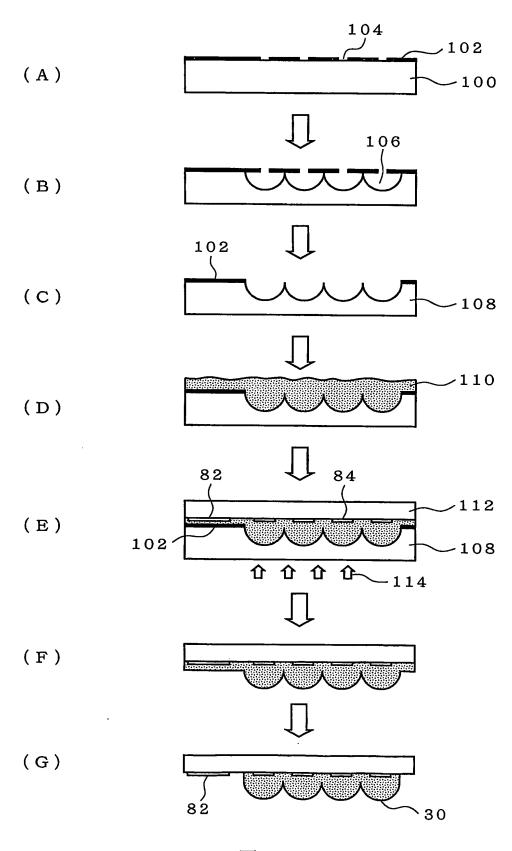


図12

WO 2005/001944 PCT/JP2004/009265



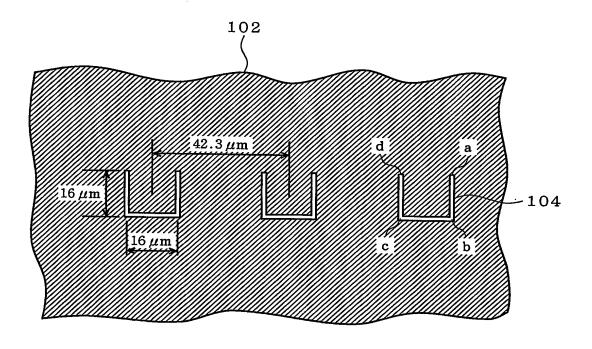
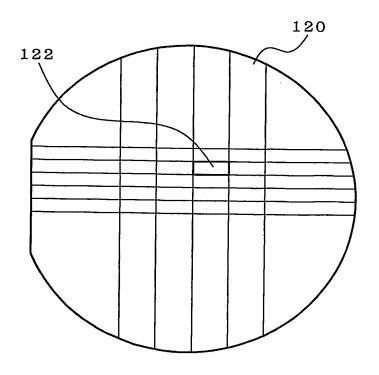
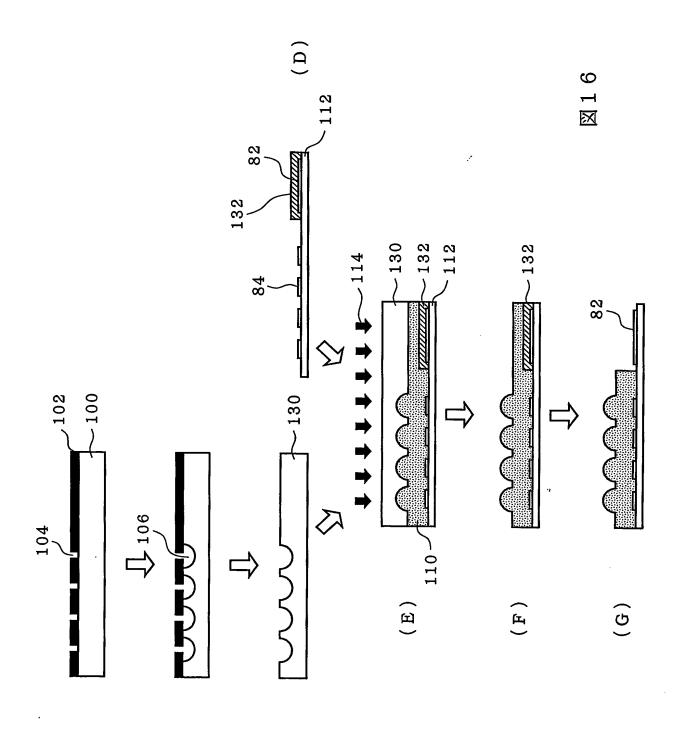


図14





A

B)

ပ

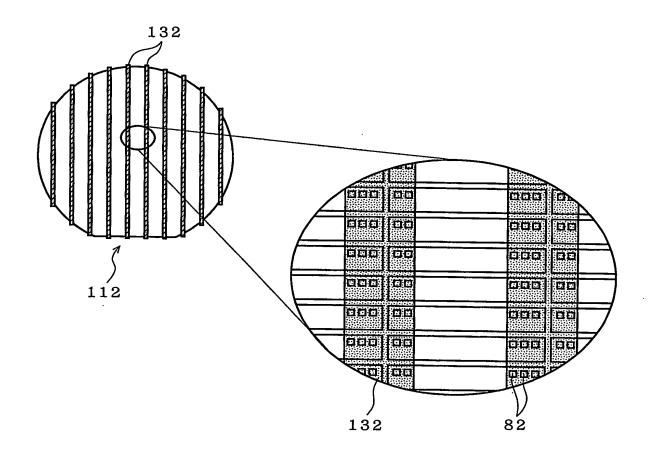


図17

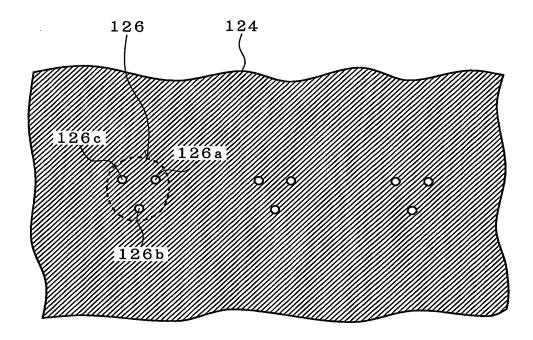


図18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

===		PC1/0P2	2004/009265			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01L33/00						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEAL						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L33/00						
Documentation se	arched other than minimum documentation to the exten	t that such documents are included in th	e fields searched			
Jitsuyo	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004					
Electronic data ba	se consulted during the international search (name of da	ata base and, where practicable, search t	erms used)			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•				
	S CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.			
х	JP 2001-217467 A (Industrial	Technology	1			
	Research Institute), 10 August, 2001 (10.08.01),					
	Full text; all drawings					
	& US 2001/010449 A1					
х.	JP 2002-141556 A (LumiLeds L. 17 May, 2002 (17.05.02), Full text; all drawings	ighting U.S., LLC),	1			
		1267420 A2				
Further doc	numents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
<u> </u>	gories of cited documents:					
"A" document defining the general state of the art which is notconsidered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention				
		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventivate step when the document is taken alone				
cited to est	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
"O" document re	eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive combined with one or more other such	ch documents, such combination			
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family						
Date of the actua	al completion of the international search	Date of mailing of the international search report				
	ober, 2004 (12.10.04)	02 November, 2004 (02.11.04)				
	ng address of the ISA/	Authorized officer				
Japane	se Patent Office					
Facsimile No. Telephone No.						
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/009265

Box No. II	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)	
1. Claim	nal search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following s Nos.: se they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:	
2. Claim becaus an	s Nos.: se they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such that no meaningful international search can be carried out, specifically:	
becaus	s Nos.: se they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).	
Box No. III	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)	
This Internation	nal Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:	
of a le	vention in claim 1 relates to a combined use of an antireflection d a lens, the inventions in claims 2-15 relate to the structure ens, and the inventions in claims 16-37 relate to a production no technical relationship within the meaning of PCT Rule 13 can d among the above three groups of inventions.	
claims		
2. As all any ad	searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of Iditional fee.	
3. As on	ly some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report	
only ti	hose claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:	
4. No rec restric	quired additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is sted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1	
Remark on Pro	The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.	

,	国際調査報告	国際出願番号	PCT/JP20	04/009265
A. 発明の原	属する分野の分類(国際特許分類(IPC))	·	,	
I	nt. Cl. 7 H01L 33/00			
B. 調査を行				
	是小限資料(国際特許分類(IPC))			,
I	nt. Cl. 7 H01L 33/00			
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの			
日本国実用新	案公報 1922-1996年		, ,	·
日本国公開実日本国登録実				
日本国実用新				
国際調査で使用	用した電子データベース (データベースの名称、調	査に使用した用語	手)	-
		•		
	ると認められる文献		•	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するとき			関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2001-217467 A(財団法人工業技術研究 & US 2001/010449 A1	究院) 2001. 08.	10,全文,全図	1
. X	JP 2002-141556 A(ルミレッズ ライティッドライアビリティ カンパニー)2002. & EP 1191608 A2 & EP 1267420 A2 & US	05.17,全文、	全図	1 .
		,		
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。				
* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの				

- 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 02.11.2004 12. 10. 2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 2 K 9814 日本国特許庁 (ISA/JP) 道祖土 新吾 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3253

第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. □ 請求の範囲 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. □ 請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. [請求の範囲
従って記載されていない。
第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲1は、反射防止膜とレンズの併用に関する発明であり、請求の範囲2-15は、レンズの構造に関する発明であり、請求項16-37は、製造方法に関する発明であって、上記3発明の間に、PCT規則13の意味に於ける技術的な関連を見出すことができない。
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. Ш 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. x 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
請求の範囲 1
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意
┃ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.